PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

02-021284

(43) Date of publication of application: 24.01.1990

(51)Int.Cl.

G01T 1/24 G01T 1/29

H01L 31/09

(21)Application number: 63-171262

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

08.07.1988

(72)Inventor: OKUDA YASUSHI

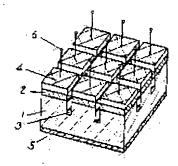
(54) PARTICLE BEAM DETECTOR

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To achieve higher resolutions by arranging a construction which includes a semiconductor substrate, insulating members for separating the substrate electrically into a plurality of areas with insulating bodies and an electrode layer formed on the surface of the areas separated of the semiconductor substrate.

CONSTITUTION: A p-type semiconductor 1 and an n+ type semiconductor substrate are separated with insulating members 3 into a plurality of fine areas to form an electrode layer 4 on the n+ type semiconductor 2. Aluminum or gold is used beneath the p-type semiconductor 1 to form a metal deposited film 6. When a reverse bias is applied to a junction of the p-type semiconductor 1 and the n+ semiconductor 2 through the electrode layer 4 and the metal deposited film 6, a depletion layer is formed within the semiconductor substrate to generate a high electric field. Here, for example, when a α beam is incident into the semiconductor substrate, numerous electron-hole pairs are created to be collected to the electrode layer 4 and detected as pulse signal. In this case, as the semiconductor substrate is separated into fine areas with insulating members 3, it is possible to improve resolutions in the measurement of an incident position of the α beam.



⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-21284

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)1月24日

G 01 T 1/24 1/29 H 01 L 31/09 8406-2G C 8406-2G

7522-5F H 01 L 31/00

Α

審査請求 未請求 請求項の数 4 (4

4 (全4頁)

❷発明の名称

粒子線検出装置

②特 願 昭63-171262

20出 顧昭63(1988)7月8日

個発明 者

奥 田

寧

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

加出 願 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

70代 理 人

弁理士 栗野 重孝

外1名

明 細 4割

1、発明の名称 ・

粒子線換出裝置

2、特許請求の範囲

- (j) 半導体基板と、この基板を複数の領域に電気的に分離する絶縁体と、この絶縁体によって複数に分離された前記半導体基板のそれぞれのp-n接合あるいはp-i-n接合を含む領域の表面上に形成された電極圏を含む構造を有することを特徴とする粒子線検出装置。
- ② p n 接合あるいは p i n 接合を含む半導体基板と、この基板上に形成された電極圏と、この電極圏上に更に絶縁圏と電極層を形することによって形成されたコンデンサを含む構造を有することを特徴とする粒子線検出装置。
- CD 同一半導体基板上に形成された信号読み出し 回路と信号増幅回路を含む構造を有することを特 欲とする特許請求の範囲第1項あるいは第2項に 記載の位子練検出装置。
- (4) p-n 接合あるにはp-i-n 接合を含む半

導体基板と、この基板上に形成された電極層を含み、更に前記半導体基板を特定の気体層あるいは 液体層に封入するか、又は粒子線の入射径路中に 特定の気体層あるいは液体層あるいは固体層を設 けるという構造を有することを特徴とする粒子線 検出袋量。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は粒子線検出装置に関する。

従来の技術

原子核物理学や放射線関連分野の研究の進展に伴い、粒子線の検出技術も向上されてきた。粒子線検出装置・比例計数質・半導体を開発があるが、中でも半導体検出器は、半導体基板内のpーn接合やpーiーn接合に違バイアスを印加して、粒子線が入射した時に空乏圏内で作られた電子・正孔対を高で粒子線を検出するものである。

・発明か解抉しようとする課題

前述の半事体検出器に用いられる半事体基板は 直径が数十ミリ程度あるが、この基板内に入射する粒子線の入射位置と入射方法については半事体 基板の面積によって制限されて十分な分解能が得 られない。又、入射方向が異なると半導体基板内 はを粒子線が通過する距離が変化する為に空乏履 内で作られる電子一正孔対が変化するので、収集 される電荷量にパラツキを生じ粒子線の入射エネ ルギーの測定分解能を落とす。

又、前述の半導体検出器では、半導体基板上に 形成した電極に収集された電荷を開軸ケーブル により外部に取り出し、コンデンサを介してパル ス信号に変換し、更に増幅器でパルス信号を増幅 して検出する。従って、同軸ケーブルの容量や抵 抗によりパルス信号の放高や放形が変化するため に、入射粒子線のエネルギーと時間の測定分解能 が悪くする。

その他、前述の従来の半導体後出器に同時に異なる粒子線、例えばアルファ線とガンマ線が入射 した場合も2つ粒子線は区別されず粒子線の入射

線のエネルギー・位置・入射角度の劃定分解能が 向上する。

宴 旅 例

本発明の実施例を図面を参照しながら説明す

尚、図面ではn*--p接合をもつ半導体を用いた粒子線検出接煙を示しているが、p*-n接合あるいはp-i-n接合をもつ半導体を用いた場合も可能である。

(第1実施例)

本発明の特許請求の範囲第1項の実施例を第1 図および断面図である第2図を参照しなから説明 する。

p型半導体1とn⁺型半導体2とからなる半導体基板を絶録体3により複数の微小な領域に分離し、n⁺型半導体2上に電極圏4を形成する。 又、p型半導体1の下にアルミまたは金を用い金属高着機6を形成する。電極圏4と金属高着膜6を形成する。電極圏4と金属高着膜6を形成する。電極圏4と金属高着膜6を介してp型半導体1とn⁺半導体2との接合に対して速パイアスを印加すると、半導体基板内に エネルギーが正確に測定されない。

以上のように、前述の半導体検出器は入射粒子線のエネルギー・位置・時間の測定分解能が十分に得られないという課題をかかえている。本発明は、上述の課題を解決し入射粒子線のエネルギー・位置・時間について優れた測定分解能をもつ粒子線検出複混を提供することを目的としている。

課題を解決するための手段

本類明は、上述の課題を解決するため、半導体基板と、この基板を複数の領域に電気的に分離する絶縁体と、この絶縁体によって複数に分離された前記半導体基板のそれぞれのロー n 後合あるいは p ー i ー n 後合を含む領域の表面上に形成された電極圏を含む構造を備えたものである。

At M

半導体基板を絶縁体で複数の微小な領域に分離することによって、入射粒子線の入射位置の測定分解能を向上させる。又、粒子線が複数の領域を模切るように斜めに入射した場合にも各領域における収集電荷を解析することによって、入射粒子

(第2実施例)

本発明の特許請求の範囲第2項の実施例を第3 図を参照しながら説明する。

p型半導体1とn⁺型半導体2からなる半導体基板上に電極層4を形成し、更に電極層4の上に例

えばシリコン酸化膜からなる絶縁層?をはさんで 電極圏 8 を形成することにより、半導体基板上に コンデンサを形成する。半導体基板内の真電界に よって、粒子線の入射により作られた電子と正孔 が電極層4および金属悪着膜5に収集されるが、 電子の移動度は、正孔の移動度の3倍程度であ り、電子の方がいち早く電極層4に収集される。 ここで電子の収集時間も。、正孔の収集時間をも、 とするとt。くt,であるが、ここで電極層4の抵 抗値Rとコンデンサの容量Cをt。<RC<t。と なるようにすれば、信号線6に得られるパルス電 位V.は、電極層4に収集される電子の線電荷量 Qにより、V。=Q/Cと与えられるため、粒子 線の入射エネルギーをパルス信号 V。により分解 能よく測定できる。また、半導体基板上に直接コ ンデンサを形成するため、上述の側定分解能が安 定して得られる。

(第3実施例)

本発明の特許請求の範囲第3項の実施例を第4 図参照しなから説明する。

の厚さや圧力を調節することにより気体層9内で 完全に止めることができる。一方ガンマ線の気体 **№9でのエネルギー損失は小さいため、同時に入** 射したアルファ線とガンマ線のうちガンマ線のみ か気体層 9 を通過して半導体基板を用いた粒子線 検出装置によって検出される。このように選択的 に粒子線を検出することで、目標とする粒子線を 測定分解能よく検出することが可能となる。 尚、 この際に気体層9に倒えばアルゴン70%とイソ ブタン30%の混合気体を用いると荷電粒子の入 射による覚急特性がよいので、気体履り内にパイ アス印加のための電極15と信号線14を設け信 母級14から電極15に高電界をかけるとアル ファ線や陽子の入射により励起された電子群が信 号線14に収集されるので、気体層9内で止まる 粒子線の検出もできる。又、気体層9の変わりに フッ化リチウム腹を入射径路中に設けると、中性 子線が入射した際にリチウムとの核反応により放 出されるアルファ線を後方の粒子線検出装置で検 出することができる。ところで、第5因に用いら

(第4実施例)

本発明の特許請求の範囲第4項の実施例を第5 図を参照しながら説明する。

p型半導体1とn*型半導体2とからなる半導体 活版と、その上に形成された電極層4とを含む 粒子線 檢出装置 は、粒子線 の入射径路中に 設けた 気体層13を含むこの粒子線 検出装置 は、例えば アルファ線とガンマ線といった 異なる種類の 社子 なが入射窓16を通して同時に入射した 場合、 質量および電荷量の大きいアルファ線は気体圏9での散乱によるエネルギー損失が大きく、気体層9

れている半導体拉子検出整度は、特許請求の範囲 第1項および第2項に記載の粒子線検出装置を組 み合わせることによって、より優れたエネルギー ・位置の概定分解能が得られるものである。

免明の効果

以上の説明から明らかなように、本発明は特許 請求の範囲第1項から第4項に記載の構造を有す る粒子線検出装置によって、入射粒子線のエネル ギー・位置・時間について優れた測定分解能が得 られるという効果を有するものである。

4、囟面の簡単な説明

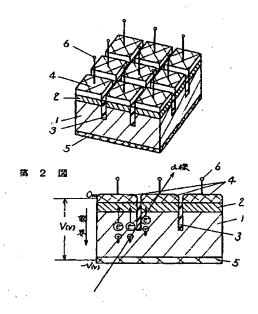
第1図と第2図はそれぞれ、本発明粒子線検出 装置の第1実施例の斜視図と断面図、第3図は、 本発明粒子線検出接置の第2実施例の断面図、第 4図は本発明粒子線検出接置の第3実施例の構成 図、第5図は第4の実施例に於ける粒子線検出接 置の一構成の断面構造図である。

特閒平2-21284(4)

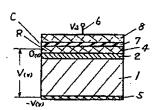
……信号雄。

代理人の氏名 弁理士 累別徴学 ほか1名

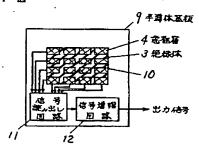
第 1 图



嘉 3 22



第 4 図



16--- 入射窓

第 5 图

